

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2018-070

北京君正集成电路股份有限公司

关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为顺应国家产业整合思路、做大做强芯片产业，同时优化上市公司业务结构，发挥协同效应，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公司”）及/或其全资子公司合肥君正科技有限公司拟通过发行股份及/或支付现金方式购买屹唐投资 99.9993% 财产份额、华创芯原 100% 股权、民和志威 99.90% 财产份额、Asia Memory 100% 股权、Worldwide Memory 100% 股权和厦门芯华 100% 财产份额（以下简称“交易标的”），上述交易标的的主要资产为持有的北京矽成半导体有限公司（以下简称“北京矽成”、“目标公司”）的股权。同时，公司拟采取询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价及偿还标的企业部分贷款。

本次交易完成后，上市公司将间接持有北京矽成 51.59% 的股份和闪胜创芯 53.29% 的份额（闪胜创芯持有北京矽成 3.785% 的股份）。根据公司聘请的具有证券业务资格的评估机构出具的预估结果，经交易各方协商，截至 2018 年 6 月 30 日，交易标的预估值合计为 26.42 亿元。

公司于 2018 年 11 月 9 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了本次交易的相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等相关文件规定及监管要求，公司股票（股票简称：北京君正，

股票代码：300223）自 2018 年 11 月 12 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果并予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。

敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月九日